

2018年度(2019年3月期) 第1四半期決算説明会

2018年7月25日

株式会社アドバンテスト

アジェンダ

■ 2018年度第1四半期決算報告

常務執行役員 藤田 敦司

■ 2018年度 事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 吉田 芳明

四半期業績推移

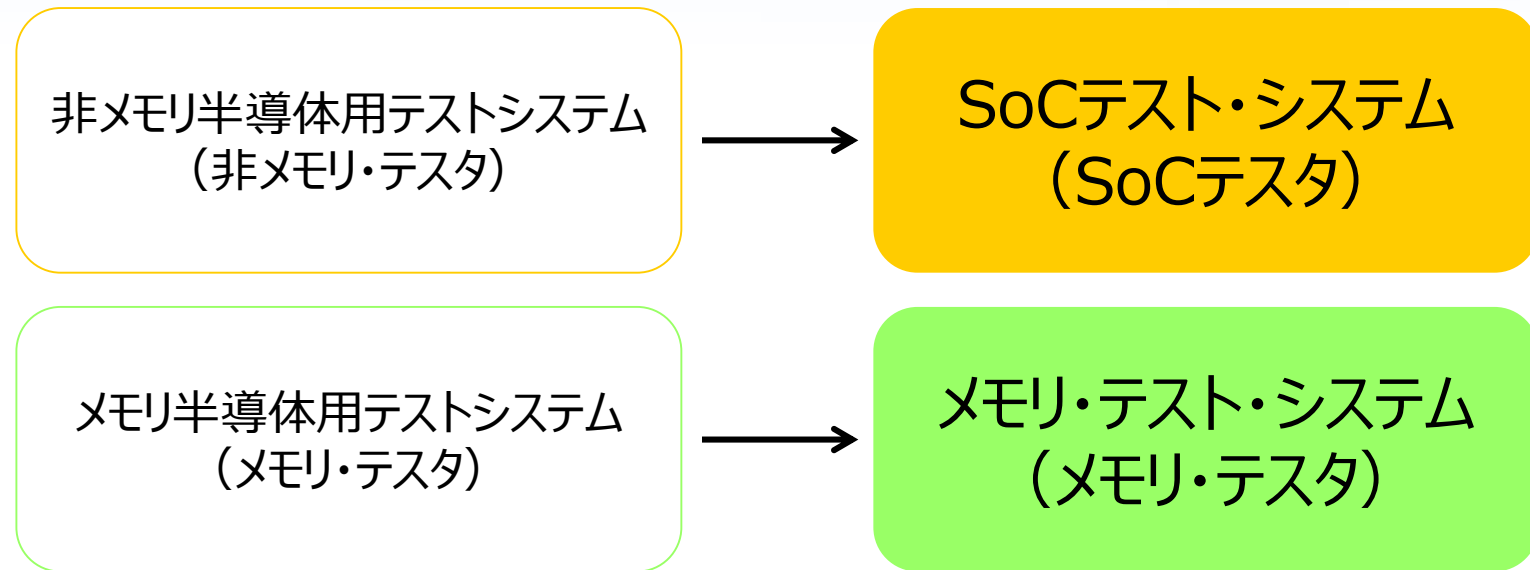
(億円)

	FY17				FY18	前期比		前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	増加額	増加率	増加額	増加率
受注高	494	562	568	854	706	▲148	▲17.3%	212	43.0%
売上高	407	477	509	679	709	30	4.4%	302	74.3%
売上総利益	206	249	232	379	382	4	1.0%	176	85.6%
売上総利益率	50.6%	52.1%	45.8%	55.7%	53.9%	▲1.8pts		3.3pts	
営業利益	22	52	32	139	158	20	14.3%	136	7.1倍
営業利益率	5.5%	10.9%	6.4%	20.4%	22.3%	1.9pts		16.8pts	
税引前四半期利益	16	48	34	145	165	20	14.0%	150	10.6倍
四半期利益	10	39	26	106	139	33	30.7%	129	14.0倍
四半期利益率	2.4%	8.2%	5.0%	15.6%	19.6%	4.0pts		17.2pts	
IFRS第15号適用に伴う 期首受注残の調整					▲30				
受注残	509	594	653	828	795	▲33	▲4.0%	286	56.2%
為替レート	1米ドル	112円	111円	112円	111円	108円	3円 円高	4円 円高	
	1ユーロ	121円	128円	132円	134円	131円	3円 円高	10円 円安	

ADVANTEST

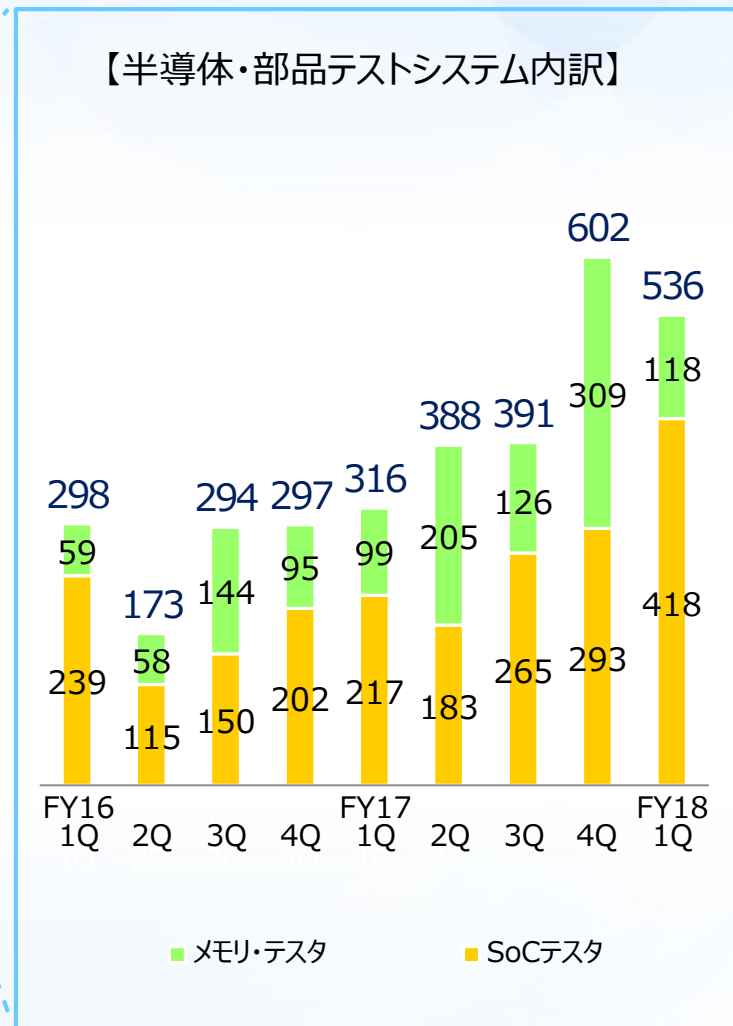
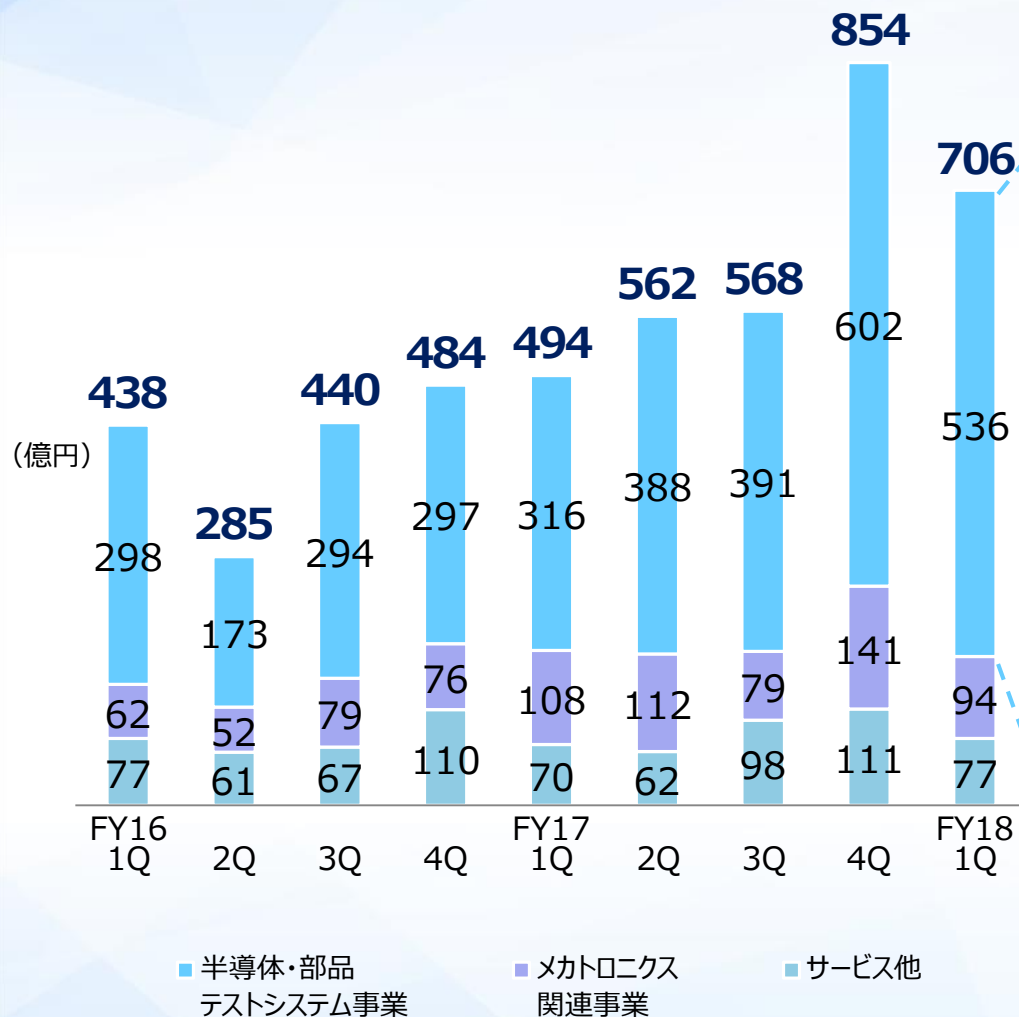
市場領域の呼称変更について

■ 18年度より、半導体テストの対象市場の呼称を変更



※それぞれが意味する対象領域の定義は変更ありません

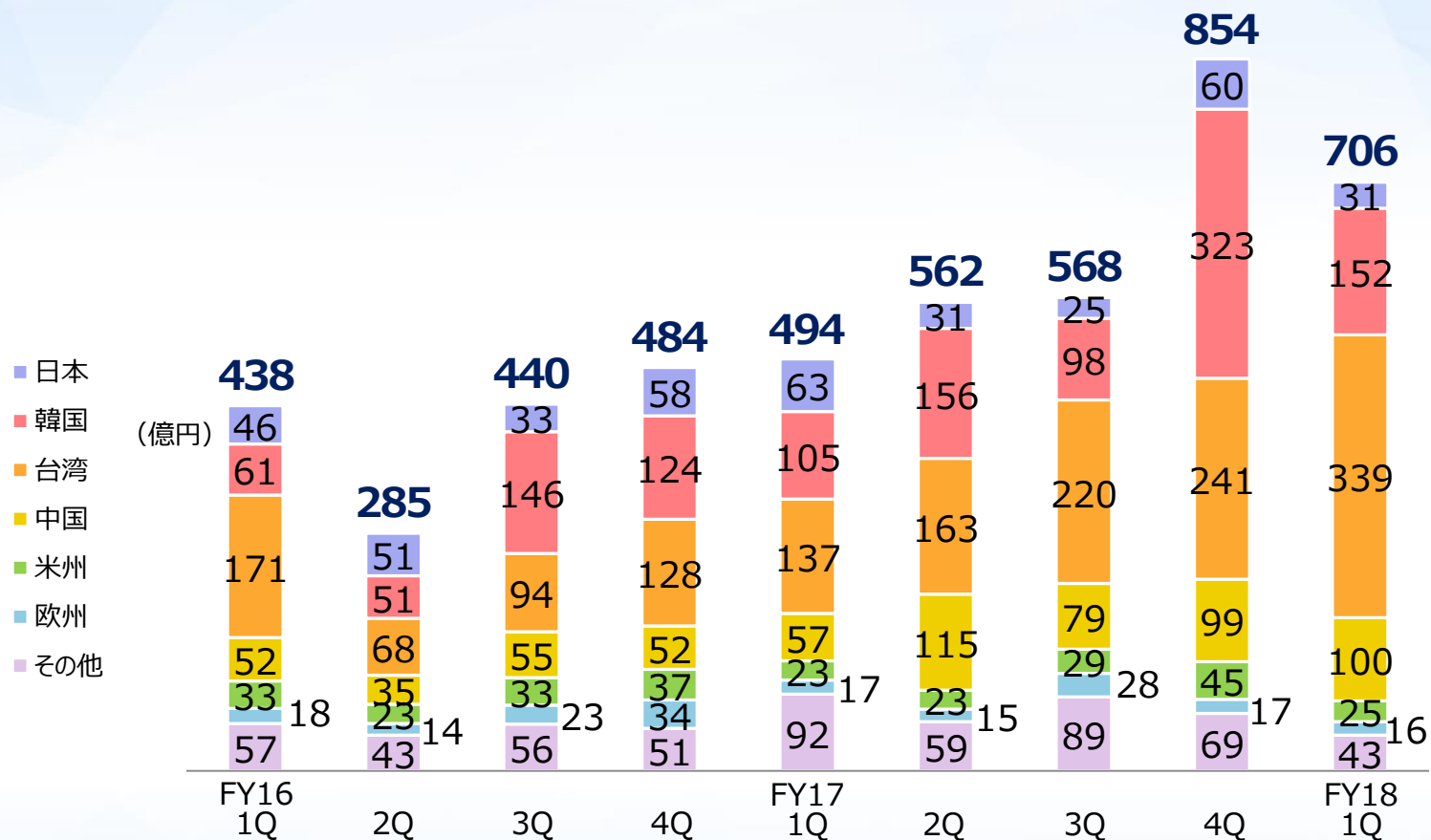
四半期受注高 事業セグメント別



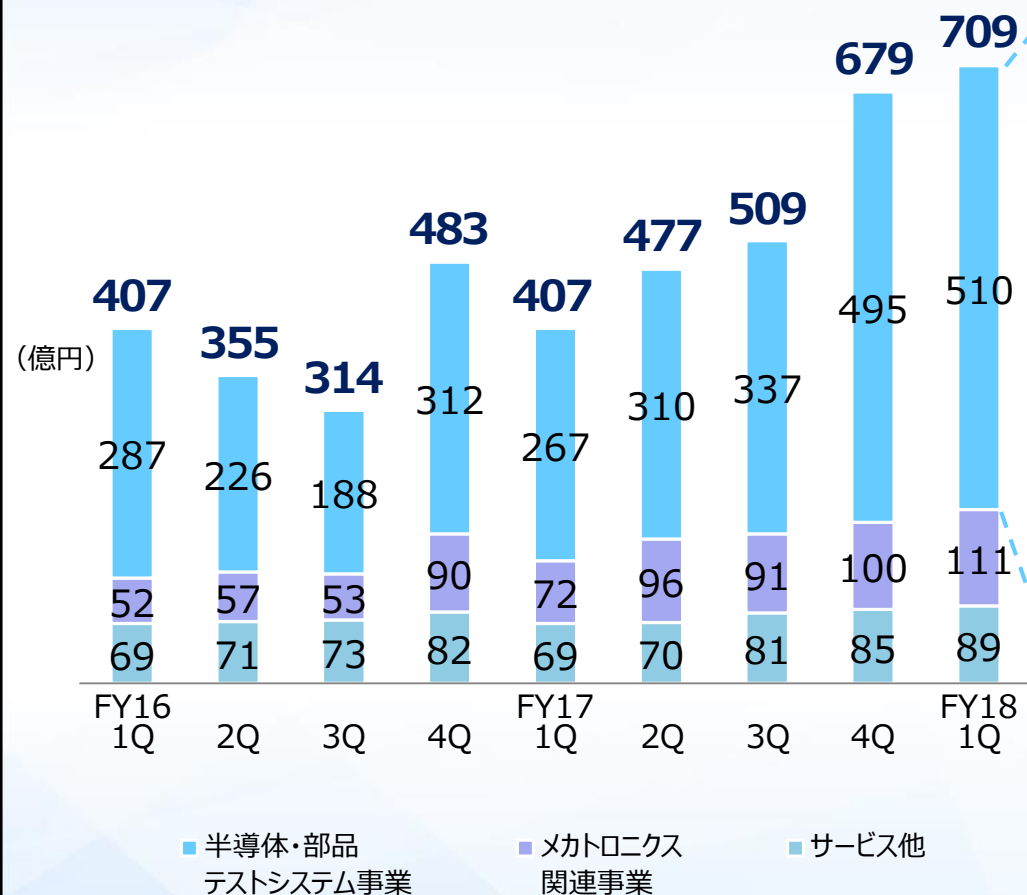
※合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

ADVANTEST®

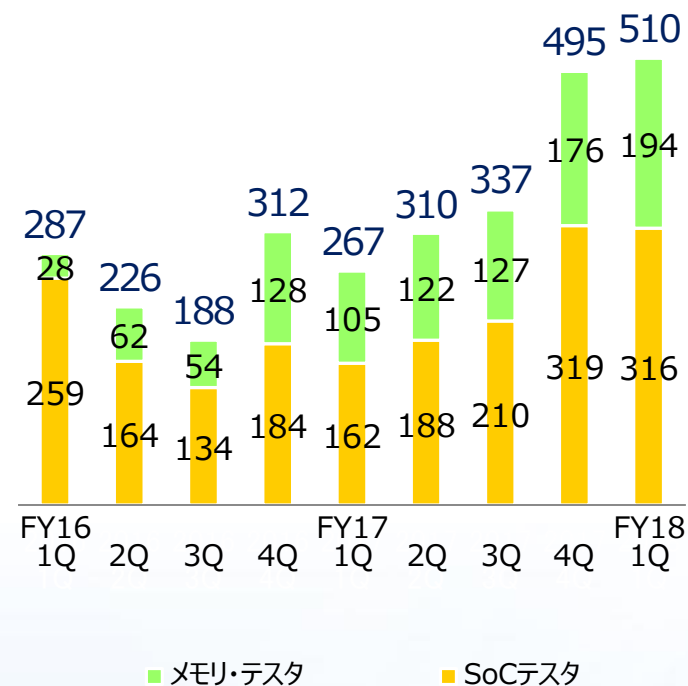
四半期受注高 地域(出荷先)別



四半期売上高 事業セグメント別



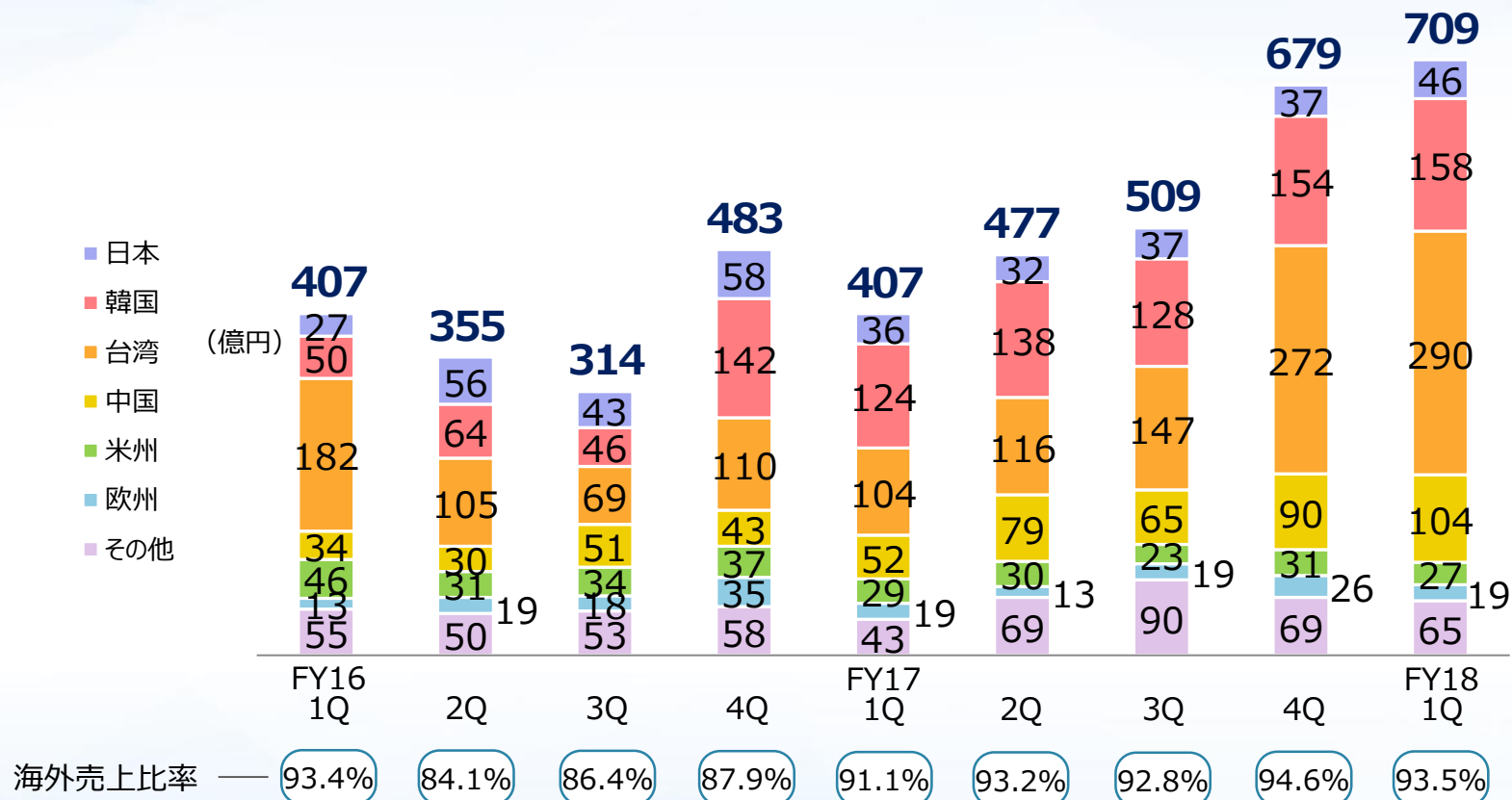
【半導体・部品テストシステム内訳】



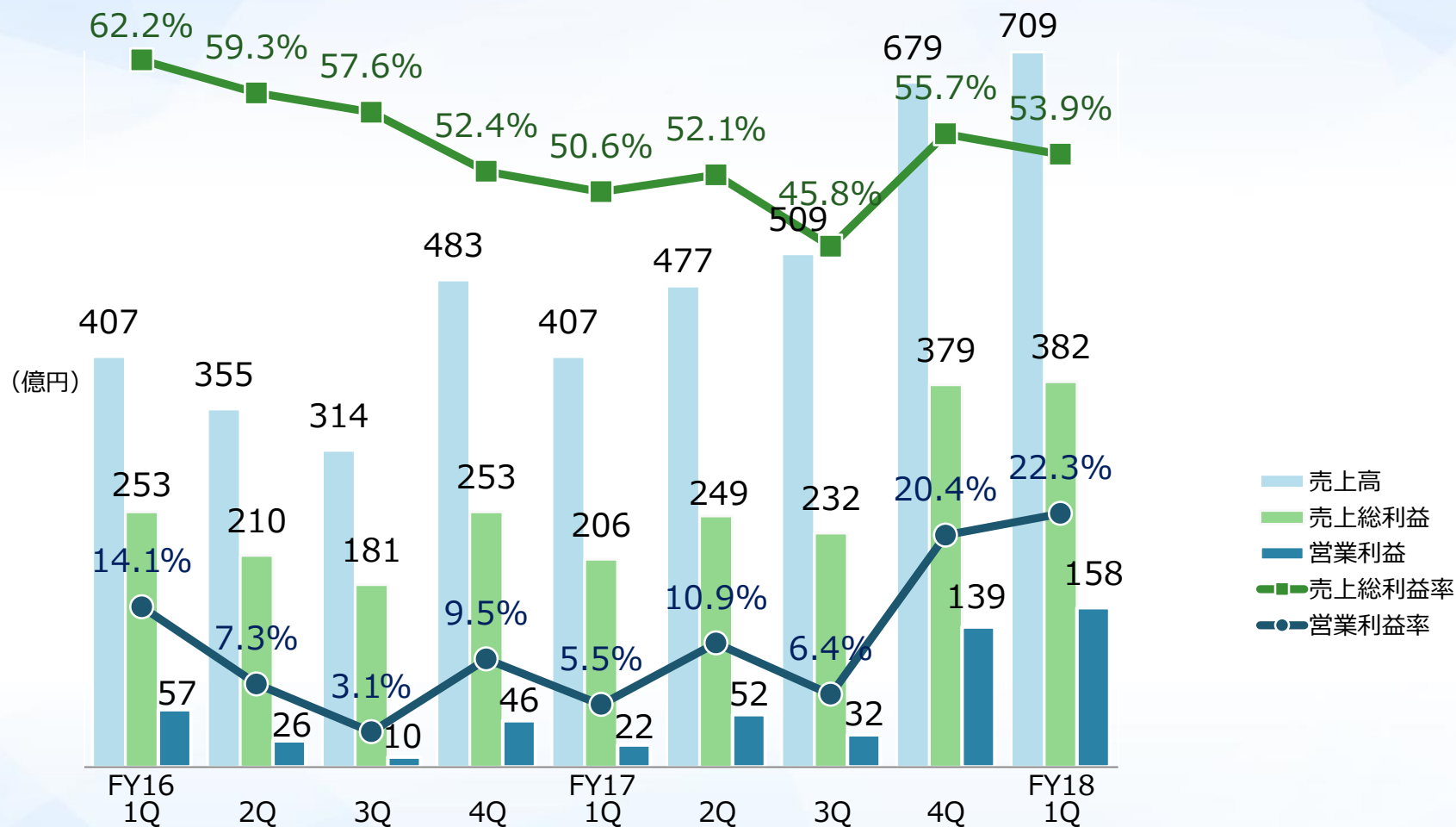
※合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

ADVANTEST

四半期売上高 地域(出荷先)別

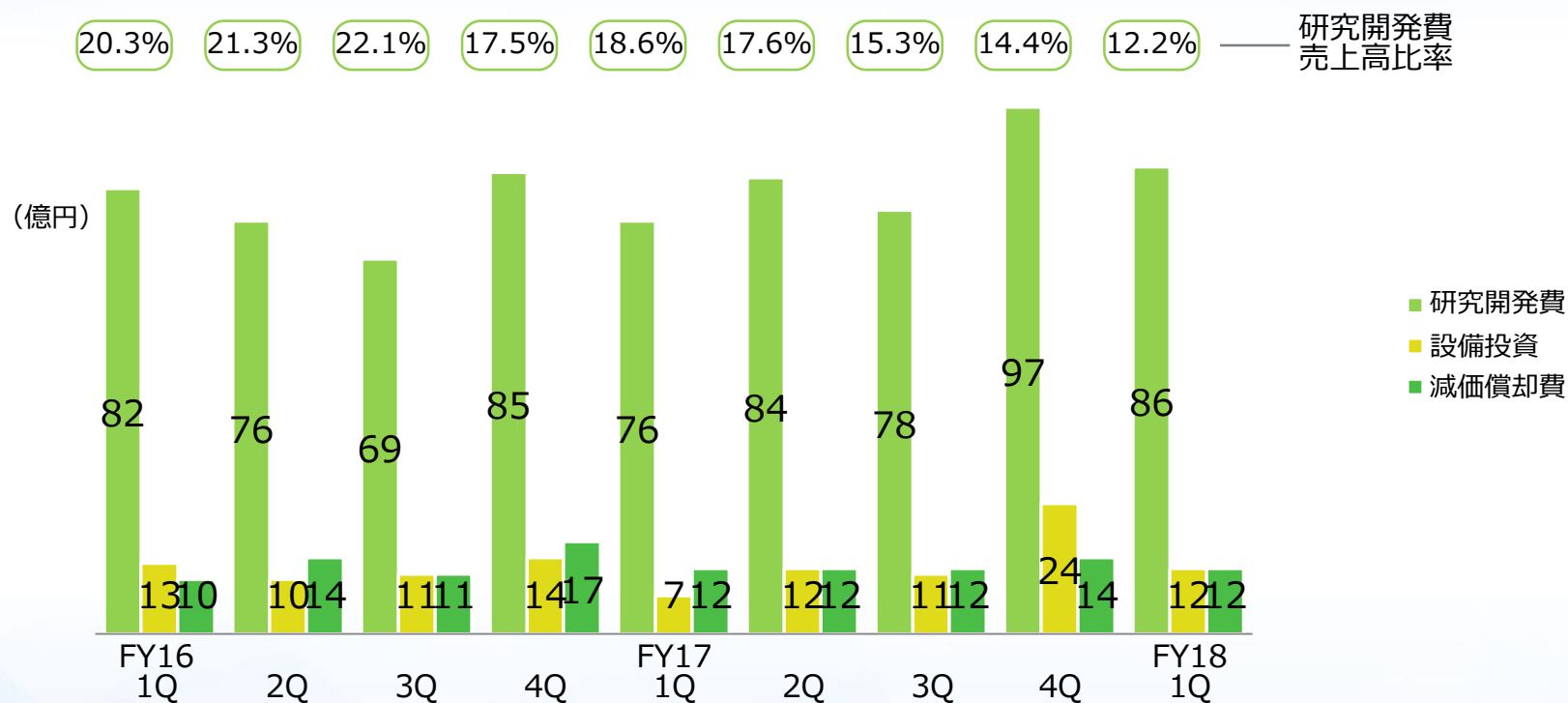


売上高/売上総利益/営業利益



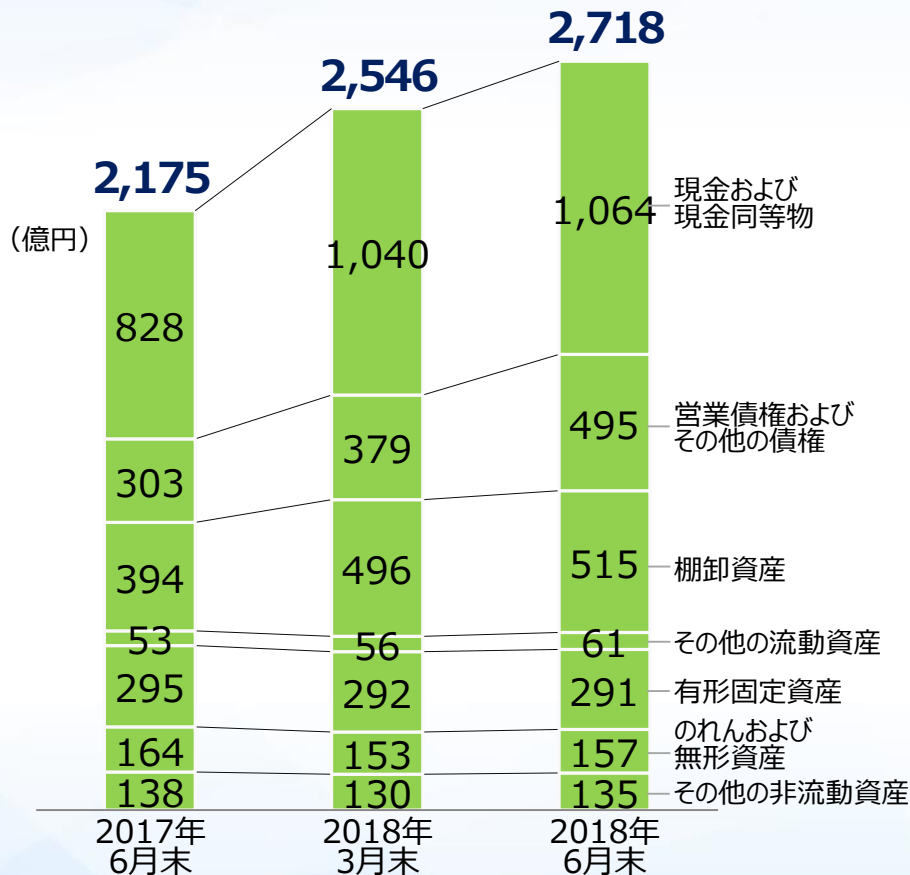
※FY17 3Qにナノテクノロジー事業の棚卸資産評価損(33億円)を計上しています。
この評価損影響を除いたFY17 3Qの売上総利益率は、52.3%となります。

研究開発費/設備投資/減価償却費

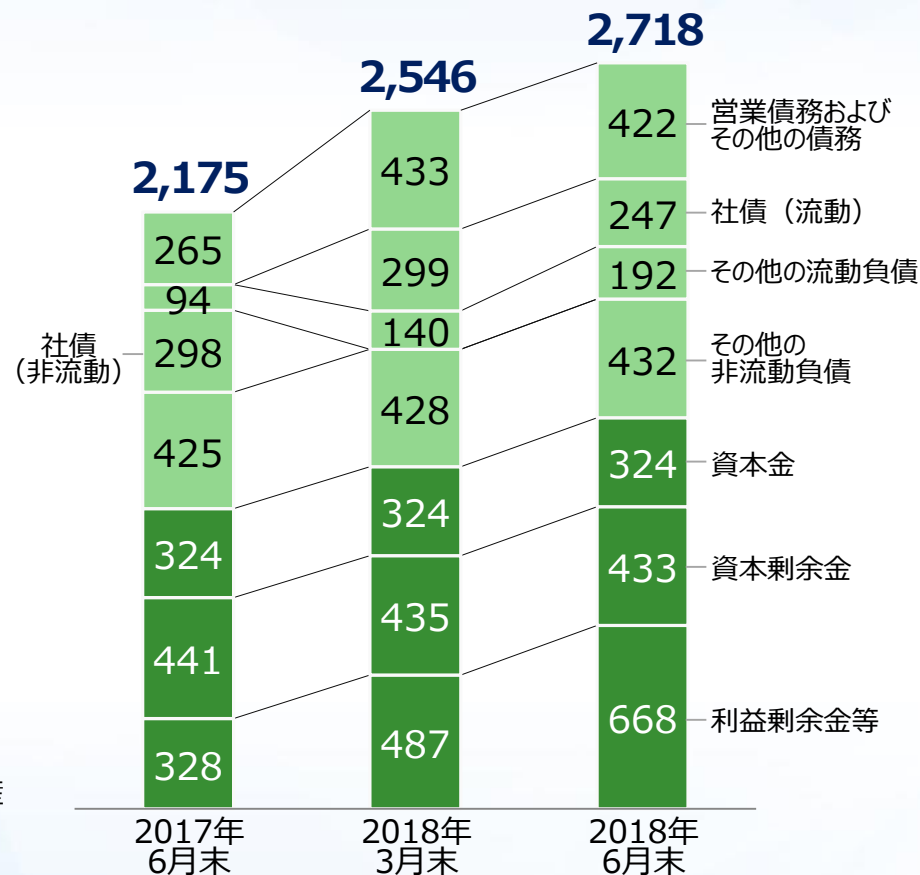


連結財政状態

親会社の所有者に 帰属する持分	1,093	1,246	1,425
親会社所有者 帰属持分比率	50.3%	49.0%	52.4%



【資産の部】



【負債・資本の部】

ADVANTEST

アジェンダ

■ 2018年度第1四半期決算報告

常務執行役員 藤田 敦司

■ 2018年度 事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長 吉田 芳明

CY18年市場予想

	CY17	CY18推定	変化率
SoCテスト市場	約\$2,200M	約\$2,200～ \$2,300M	前年比 0%～5%増
メモリ・テスト市場	約\$750M	約\$900M	前年比 約20%増

- ✓ 3ヶ月前の市場見通しを据え置き。これまでの見通しに沿ったテスト投資進展を見込む
- ✓ 暦年下期のSoCテスト市場は、スマートフォン関連、ディスプレイ関連が需要の中心
- ✓ メモリ・テストの需要拡大見通しにも変更なし

FY18業績予想

(億円)

	FY17実績	FY18予想	前年度比	
			増加額	増加率
受注高	2,478	2,200	▲278	▲11.2%
売上高	2,072	2,300	228	11.0%
半導体・部品テストシステム事業	1,409	1,600	191	13.5%
メカトロニクス関連事業	359	380	21	5.9%
サービス他	305	320	15	5.0%
営業利益	245	345	100	40.9%
営業利益率	11.8%	15.0%	3.2pts	
税引前利益	243	348	105	43.2%
当期利益	181	278	97	53.6%
当期利益率	8.7%	12.1%	3.4pts	
IFRS第15号適用に伴う 期首受注残の調整		▲30		
受注残	828	698	▲130	▲15.7%
為替レート	1米ドル	111円	105円	6円 円高
	1ユーロ	129円	135円	6円 円安

※合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

ADVANTEST

FY18重点施策

■ 事業拡大に向けて

<製品供給能力引き上げ>

- ✓ 足元のテスト需要に追随すべく、引き続き部品の安定確保に努力

<中長期の成長に向けた施策>

- ✓ 2018年6月に、半導体テストに関わる事業のグローバル統合を実施
- ✓ 新組織の下、AI、5G通信、ADAS等の有望テーマでの競争力を強化

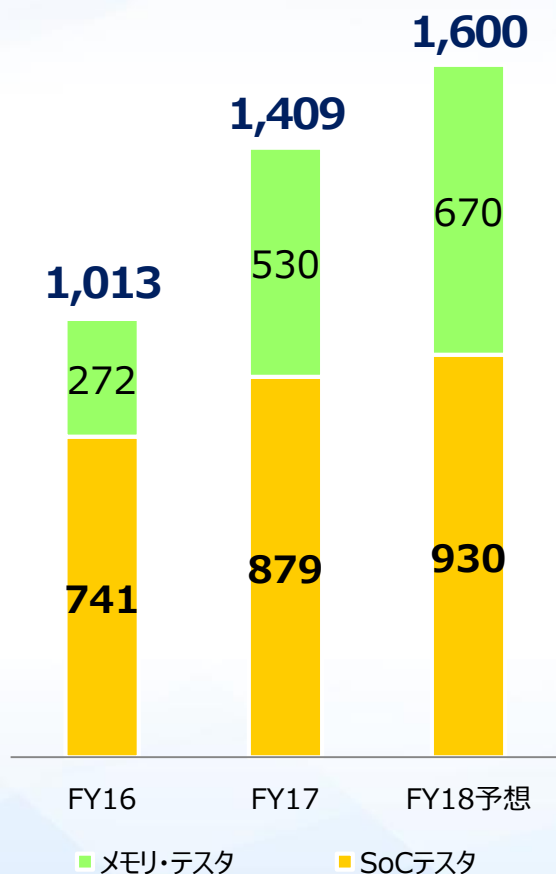
■ 投資等 FY18見通し ※期初計画から変更なし

- ✓ 研究開発費 : 350億円 (FY17実績 : 335億円)
- ✓ 設備投資 : 70億円 (FY17実績 : 54億円)
- ✓ 減価償却費 : 55億円 (FY17実績 : 50億円)

ADVANTEST®

FY18見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム
売上高推移（億円）



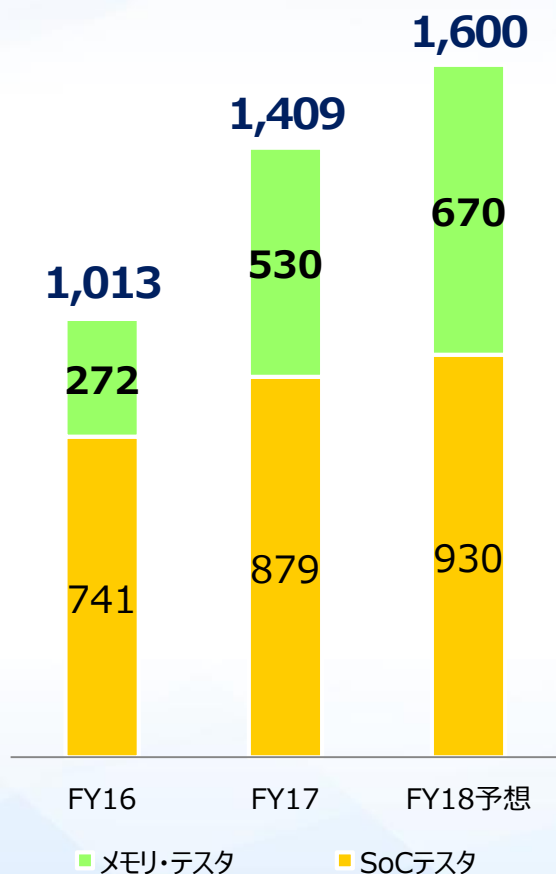
■ 半導体・部品テストシステム

<SoCテスト>

- ✓ 端末高性能化を背景に、スマートフォン関連需要は今後も順調
- ✓ 車載半導体、ディスプレイ関連も需要好調が持続

FY18見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム
売上高推移（億円）



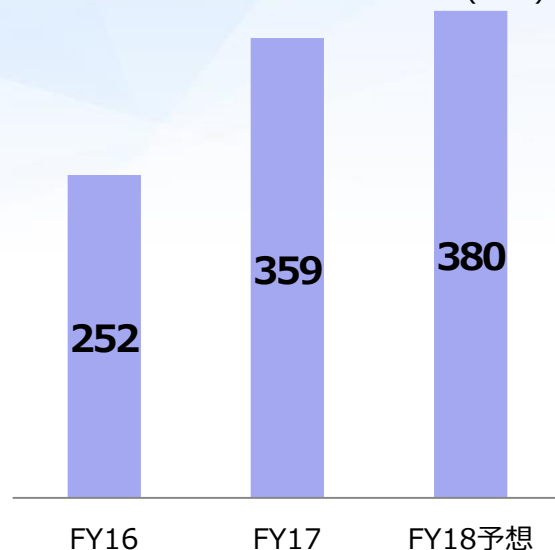
■ 半導体・部品テストシステム

<メモリ・テスト>

- ✓ 生産能力改善・デバイス高速化対応に向け、顧客のDRAM後工程テストの増強投資が継続
- ✓ NANDフラッシュの層数向上、信頼性保証ニーズ拡大に沿ったテスト増強も進展

FY18見通し（事業別）

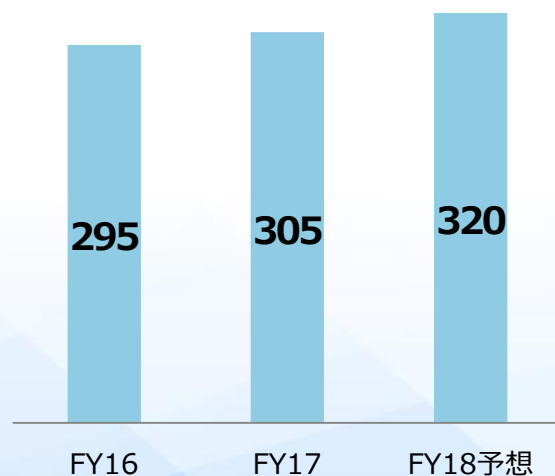
メカトロニクス関連 売上高推移（億円）



■ メカトロニクス関連

- ✓ メモリ向けのデバイス・インタフェース、テスト・ハンドラの需要が伸長

サービス他 売上高推移（億円）



■ サービス他

- ✓ SSDテストの拡大がセグメント増収に貢献

ADVANTEST®

サマリー

- ✓ 2018年もテスト市場の活況を見込む中、一段の業績伸長を目指す
- ✓ 足元のテスト需要に追随すべく、引き続き部品の安定確保に努力
- ✓ 半導体テストに関わる事業のグローバル統合を実施。新組織の下、AI、5G通信、ADAS等の有望テーマでの競争力を強化
- ✓ 米中貿易摩擦がもたらしうる世界経済停滞リスクは注意深く見守る

ご注意

◆会計基準について

本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

◆将来の見通しに関する記述について

本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。

これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。

◆本資料の利用について

本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。